

◇先着30社様限定◇

バリ取り・工程集約ツールセミナーのご案内

バリ取りおよび弊社の特長的な工程集約ツールのプライベートセミナーを先着30社様限定にて開催いたします。

近年の国内製品における高品質基準はバリ取り仕上げの品質も向上させており、いかに安全・確実・簡単にバリを取れるかという「バリテクノロジー」(バリ取り技術)は様々な業種で重要視されております。

本セミナーでは様々なバリ取り方法の紹介からバリ取り・エッジ仕上げの管理方法、自動化の方法、そしてバリを出さない、抑制する方法まで様々な視点でご紹介をさせていただきます。

また後半では、加工機内でねじ転造や刻印を行なうツール、ワンパスで面粗度を向上させるツールなど、これまで別工程で行なっていた加工を、今お持ちの既存の加工機内に集約することができる特長的なツールのご紹介をさせていただきます。

バリ取り専任人員が不要になった、研磨工程が省けた、転造盤のリプレースが不要になった、刻印が自動化できたなどなど、大変多くの反響をいただいております。

【日時】2012年 **3月16日**(金) 13:00~16:30

【会場】埼玉県さいたま市中央区上峰1-10-13

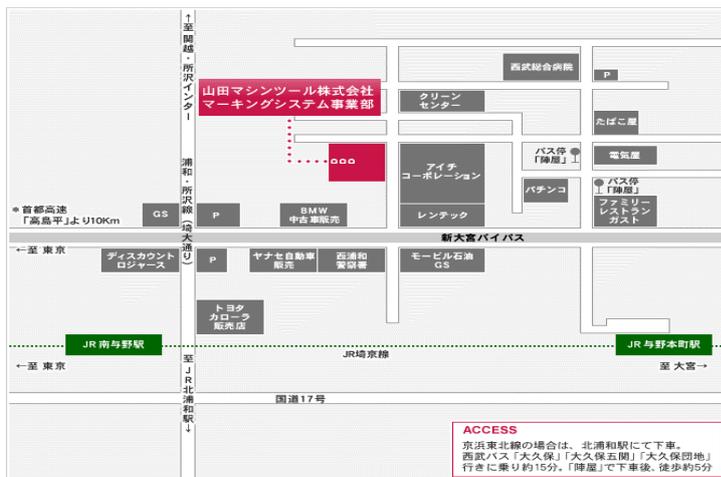
山田マシンツール(株) MS事業部 3F セミナールーム

【お申込み】下記、FAXにてお申し込み下さいませ。

【お問合せ先】山田マシンツール(株) 機工営業部

TEL:03-3834-5041 / FAX:03-3832-6165

山田マシンツールマーケティングシステム事業部 案内図



参加費無料



お申し込みはFAXで **03-3832-6165** まで (24時間受付)

御社名	部署名	
お申込者名	ご参加人数	職位
御社所在地 (〒 -)	名	
TEL	FAX	
E-mail		